Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3(1+x)})O₃ 陶瓷烧结性、微观结构 及微波介电性能^{*}

卞建江 赵梅瑜 姚 尧 殷之文 (中国科学院上海硅酸盐研究所 上海 200050)

摘 要

本文就 BMT 陶瓷 B 位 Ta 非化学计量比对其烧结性、微观结构及微波介电性能的影响进行了研究.发现: (1)B 位 Ta 过量可促进 BMT 的烧结,而 Ta 缺量则阻碍其烧结. (2)B 位 离子有序度不仅同缺陷的数量有关,而且还同其缺陷类型有关. B 位 Ta 缺陷的存在阻碍其有序度的提高. (3)BMT 样品的 Q·f 值随 Ta 过量的增加而降低.相对介电常数则随之增加.

关键 词 B 位非化学计量比, 烧结, 微观结构, 微波介电性

分类号 TN 015

1 引言

随着微波通讯的日益发展,特别是卫星通信领域的不断扩大,高 Q 微波介质材料的研究日益受到重视^[1]. Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3(1+x)})O₃(BMT) 陶瓷因其在 x 、k 波段具有优异的微波介 电性能而得到了广泛的研究^[2~6]. 但此种材料的烧结性和微波介电性能强烈依赖于其相组 成和组成的化学计量比^[3,4]. Chang-Hisn Lu 研究了 A 位 Ba 非化学计量比对 BMT 烧结性及 微观结构的影响,发现 Ba 缺量可促进 BMT 的烧结,而 Ba 过量时,则明显阻碍其致密化过 程 (当 Ba 过量 0.5mol% 时,烧结体密度下降到 4.2g/cm³)^[4].

本工作拟通过改变 B 位 Ta 离子的化学计量比,研究其对 BMT 烧结性、微观结构及微 波介电性能的影响。

2 实验

以 BaCO₃(99.9%)、Ta₂O₅(99.99%)、MgO(99.5%)为超始原料,按 Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3(1+x)})O₃ (x=0.005、0.01、0、-0.005、-0.01)分子式配料. 球磨混合 24h 后,以固相反应法合成 BMT 粉料 (1300°C/2h,二次),用 XRD 对合成粉料进行相分析. 用传统的陶瓷工艺制备试 样,试样在空气中于 1600°C 烧结并保温 4h.

烧结试样体密度用阿基米德排水法测得.用扫描电镜观测不同 Ta 含量样品的晶粒形 貌,为了观测 *B* 位离子的有序度,分别对 10° <2θ <18°、30° <2θ <31.5° 处 (100) 和 220) 两 衍射峰进行 XRD 扫描,所用的仪器为 RAX-10 型旋转靶衍射仪 (Cu 靶 K_α),扫描电压 40kV,

^{* 1997-10-27} 收到初稿, 1997-12-02 收到修改稿

电流 60mA, 扫描速度为 0.5°/min. 并按 $S = \sqrt{\frac{(I_{100}/I_{110})_{obs}}{(I_{100}/I_{110})_{oder}}}}$ 计算 B 位离子的有序度, 其中 $(I_{100}/I_{110})_{obs}$ 为观测到的 (100) 超格子衍射峰强度同 (110) 最强峰的强度之比值, 完全有序 化的比值为 8.3%^[2]. 将烧结试样加工成直径 7.81mm 、高 7.81mm 的标准圆柱体,并抛光其 表面. 按 GB7265-87 标准规定的开式腔谐振法测量样品在 10GHz 频率下的相对介电常数和 损耗.采用的谐振模式为 TE^[7]₀₁₂.

3 结果与讨论

3.1 对烧结性的影响

1600°C/4h 烧结样品体密度随 Ta 含量的变化曲线示于图 1. 可以看出,当 Ta 缺量时 (x=-0.005、-0.01),样品体密度由化学计量比时的 7.26/g·cm⁻³ 降低到 4.88/g·cm⁻³. 而当 Ta 过量时 (x=0.005、0.01),样品的体密度则增加到 7.63/g·cm⁻³. 这说明 B 位 Ta 过量可明显促 进 BMT 的致密化.相反, Ta 缺量则大大阻碍其致密化.众所周知,陶瓷的致密化过程通 过离子的迁移和扩散实现.而这种离子的迁移和扩散速度,则依赖于离子晶体中的缺陷数 量和种类.由于 Ta₂O₅ 的熔点高达 1870°C^[8],因此,当 Ta 过量时,不可能以游离 Ta₂O₅ 的 形式分布 BMT 颗粒表面而促进其烧结.过量的 Ta 可能和其它离子形成某种第二相的化合 物,而此种化合物的形成会在基体中产生某种类型的缺陷,特别是点缺陷.例如过量的 Ta 和 Ba 形成某种 Ta-Ba 化合物,那么会在基体相中产生 Ba 缺位,即 A 位缺陷.而 BMT 的烧 结可能主要通过 Ba 离子的扩散和迁移来实现.因此,这种 A 位的 Ba 缺陷可大大加快离子 的迁移和扩散,从而促进其烧结.当 Ta 缺量时,虽在 B 位产生 Ta 缺陷,但 B 位的缺陷则 不能促进离子的扩散和迁移,反而阻碍其致密化.这同文献 [4,9,10] 的实验事实相一致.







图 2 不同 Ta 含量烧结样品的 X 射线衍射图 Fig. 2 XRD patterns for nonstoichiometric $Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3(1+x)})O_3$ (x=-0.01, 0.01) sintered at 1600°C/4h

Fig. 1 Changes of bulk density with Ta content

3.2 对微观结构的影响

烧结样品的相组成由 XRD 分析给出.图 2 分别示出了过量 Ta(x=0.01) 和缺量 Ta(x=-0.01) 烧结样品的 XRD 图谱.可以看出,除了 Ta 过量样品的超格子衍射峰 (用*表示)强度 明显高于 Ta 缺量样品以外,两种样品的相组成基本一致.看不出有明显的第二相存在.图

3 示出了烧结样品的 SEM 照片,可以看出, Ta 过量样品的晶粒尺寸较大,晶形较为完整, 而 Ta 缺量样品的晶粒较小,且发育不完全,值得注意的是, Ta 过量的样品,除了圆形



图 3 不同 Ta 含量烧结样品的 SEM 照片 Fig. 3 SEM photographs for nonstoichiometric Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3(1+x)})O₃ with -0.01≤ x ≤0.01 sintered at 1600°C/4h (a) x=0.005, (b) x=0.01, (c) x=-0.005, (d) x=-0.01





晶粒以外,还出现棒状晶粒,且棒状晶粒的数量随 Ta 过量的增加而增加. XRD 图谐上未反映出棒状晶粒的晶相,原因正在研究中.图4分别示出了圆形晶粒和棒状晶粒组成的 EDS 图谱.可以看出,棒状晶粒的组成相对于圆形晶粒来说更富 Ta.这同 3.1 的设想一致.

烧结样品 B 位离子的有序度随 Ta 含量的变化曲线示于图 5. 可以看出, B 位离子有序 度随 Ta 偏离化学计量比的增加而降低,但 Ta 过量样品的 B 位离子有序度要明显高于 Ta

缺量样品.说明 BMT 样品的 B 位离子有序 度不仅同点缺陷的数量有关,而且还同缺 陷的类型有关. B 位 Ta 缺陷的存在阻碍 其有序度的提高.

3.3 对微波介电性能的影响

化学计量比和 Ta 过量样品的微波介 电性能列于表 1. Ta 缺量样品由于体密度 太低,而无法测出其微波介电性能.由表 1 可知,样品的 Q·f 值随 Ta 过量的增加而 降低. Ta 过量样品,一方面具有较高的体 密度,而且 B 位离子的有序度也较高,但 另一方面,其中存在着第二相和 Ba 缺陷. 从本实验结果来看,材料中晶相的单纯性 的 Q 值的影响更大.样品相对介电常数则 随 Ta 过量的增加而增加.这与其体密度的 提高相一致.



图 5 B 位离子有序度随 Ta 含量的变化曲线 Fig. 5 Variation of B-site cations ordering parameters S with Ta content

表1 化学计量及 Ta 过量样品经 1600°C/4h 烧结后的微波介电性能

Table 1 Microwave dielectric properties of nonstoichiometric $Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3(1+x)})O_3$

with $0 \le x \le 0.01$ sinered at $1600^{\circ}C/4h$

Microwave dielectric	<i>x</i>		
properties	0	0.005	0.01
$\varepsilon_{ m r}$	22.3	25.25	25.44
$Q \cdot f$	69625	42688	22347

4 结论

1. B 位 Ta 过量可促进 BMT 的致密化, 而 Ta 缺量则阻碍其烧结.

2. B 位离子有序度不仅同缺陷的数量有关,而且还同其缺陷类型有关. B 位缺陷的存在阻碍其有序度的提高.

3. BMT 样品的 Q · f 值随 Ta 过量的增加而降低. 相对介电常数则随之增加.

参考文献

1 Hiromu O. セラミックス, 1995, 30 (4): 294-297

2 Matsumoto K, Hiuga T, Ichimma H. Proc. IEEE Int. Symp. Appl. Ferroelectrics, 6th, 1986. 118-121

3 Cheng X M, suzuki Y. J. Mater. Electronics, 1994, 5: 244-247

4 Lu Chung-hsin, Tsai Chen Chang. J. Mater. Res., 1996, 11 (5): 1219-1227

5 Tochi Kunio. Journal of the Ceramic Society of Japan, 1982, 100 (12): 1464-1466

- 6 Kakegawa Kazuyuki. The Chemical Society of Japan, 1988, 1: 25-31
- 7 许得民, 李兆年. GB7265, 1-7265, 2-87
- 8 Levin E M, Macurdie H F. Phase Digrams for Ceramists. 1969 supplement, edited and published by The Americal Ceramic Society, INC., 1969. 2
- 9 Youn Hyuk Joon, et al. Jpn. J. Appl. Phys., 1996, 35 (7): 3947-3953
- 10 ENDO Kazuaki. とラミックス, 1990, 98 (8): 934-937

Sinterability, Microstructure and Microwave Dielectric Properties of $Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3(1+x)})O_3$

BIAN Jian-Jiang ZHAO Mei-Yu YAO Yao YIN Zhi-Wen (Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences Shanghai 200050 China)

Abstract

Sintering behavior, microstructure and microwave dielectric properties of the nonstoichiometric $Ba(Mg_{1/3}Ta_{2/3(1+x)})O_3$ with $-0.01 \le x \le 0.01$ were investigated. The sintered density was improved by increasing Ta concentration. The ordering parameter S was not only related to the presence of defect in the specimen but also sensitive to the type of defects. The presence of B-site vacancy might hinder the ordering procedure much more significantly than that of A-site vacancy. The $Q \cdot f$ value decreased and the dielectric constant increased with the increase of tantalum contents.

Key words B-site nonstoichiometry, sintering, microstructure, microwave dielectric properties